



II Mazowieckie Sympozjum Obróbki Skrawaniem

20 czerwca 2024 r.

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

10:00 – 10:15	Otwarcie Sympozjum Przywitanie Gości, Otwarcie II Mazowieckiego Sympozjum Obróbki Skrawaniem (.....)
10:20 – 12:15	Panel konferencyjny I (prowadzi dr inż. J. Chrzanowski) 1. (10:20 – 10:35) PW – J. Chrzanowski – Pomiary ruchów błędnych wrzecion szybkoobrotowych 2. (10:35 – 11:15 – 40 minut) Tungaloy – M. Olejarczyk 3. (11:15 – 11:35) Abplanalp 4. (11:35 – 11:55) DPS Software Sp. z o.o. – J. Skoworodko – Jak skrócić czas frezowania zgrubnego z zastosowaniem strategii iMachining od SolidCAM 5. (11:55 – 12:15) KIPP
12:15 – 12:30	Przerwa kawowa
12:30 – 14:00	Pokazy na stoiskach i stanowiskach obróbkowych
14:00 – 14:30	Lunch
14:30 – 15:50	Panel konferencyjny II (prowadzi prof. S. Spadło) 1. (14:30 – 14:50) SIEMENS – Piotr Orlik – SINUMERIK ONE – zwiększenie wydajności produkcji 2. (14:50 – 15:10) HEIDENHAIN 3. (15:10 – 15:30) OBERON – Pomiary na tomografie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji 4. (15:30 – 15:50) PW – S. Spadło, D. Dudek – Badanie dokładności kształtowo-wymiarowej drążenia trepanacyjnego otworów
15:50 – 16:15	Podsumowanie i zakończenie II Mazowieckiego Sympozjum Obróbki Skrawaniem Wręczenie świadectw uczestnictwa w sympozjum
16:30	Spotkanie towarzyskie

Patronat medialny:



Sponsorzy:

